

國立清華大學 函

地址：新竹市光復路2段101號
承辦人：羅崇云
電話：03-5715131#73363
傳真：
電子信箱：thwang.w103007@gmail.com

受文者：臺北市立大直高級中學

發文日期：中華民國113年5月3日
發文字號：清教育字第1139003445號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：海報2024年暑期NTHU×ASPEED高中半導體探索營.pdf、簡章2024年暑期
NTHU×ASPEED高中半導體探索營.pdf (113QA01299_1_03095147130.pdf、
113QA01299_2_03095147130.pdf)

主旨：檢送本校辦理「2024年暑假NTHU×ASPEED高中半導體探索營」活動資訊，活動於5月6日起開始線上報名，至5月31日截止，請貴校公告並鼓勵學生踴躍參與，請查照。

說明：

- 一、「2024年暑假NTHU×ASPEED高中半導體探索營」，為本校與信驊科技股份有限公司合作，藉由營隊課程的規劃與實施，讓高中生透過實際與STEM科技產業接觸，使其對於STEM科技產業有進一步認識，而選擇進入大學之STEM相關學系就讀，並以STEM科技產業為未來職涯規劃目標。
- 二、營隊課程包含STEM實作課程與參訪信驊科技股份有限公司，並與公司員工交流討論。
- 三、「2024年暑假NTHU×ASPEED高中半導體探索營」活動期間為113年7月10日至12日（星期三～五），三天二夜活動全程免費，採線上報名作業，網址：<https://bit.ly/3xJXVli>。



四、營隊報名時間113年5月6日（一）至31日（五）下午5時止。營隊名額有限，主辦單位將在報名截止後進行資料審查，並於民國113年6月8日以E-mail通知錄取之學生。

五、聯絡方式：本校竹師教育學院劉小姐（03-5715131轉73363），或E-mail至apple210510209@gapp.nthu.edu.tw。

正本：全國高級中等學校

副本：本校資訊科技教育應用與發展中心



本案依分層負責規定授權單位主管決行

